

RF-20S型転造盤

1. 機械概要

リードスクリュー等の小物部品精密加工用として開発された精密転造盤RF-20S型です。
機械構成として片側スライダ構造を持つワークセンター移動方式を採用しています。

従来の転造盤における機械的誤差要因を最小限にする機構を取り入れることで、ダイスの動的精度と機械剛性を著しく向上致しました。

さらに、小物多品種対応のためにNCサーボモーターを採用し、転造条件等の設定が容易に行えます。

2. 加工仕様

ワーク最大長さ	80 mm
スプライン加工径	φ10 mm
スプライン最大モジュール	M0.5
ネジ加工	M14×1.5
ツール最大長さ	210 mm
ツールホルダー最大幅	70 mm
ダイス高さ	45 mm

4. 機械設置所要スペース

機械スペース W1300×L1750×H1810 (1200Kg)

作業高サ 900mm

